

# EB15E2G2H-50.000M

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

## REGULATORY COMPLIANCE (Data Sheet downloaded on Jun 15, 2020)



◀ Click badges to download compliance docs

Regulatory Compliance standards are subject to updates by governing bodies. Click the badges to download the latest compliance docs for this part number directly from Ecliptek.



## ITEM DESCRIPTION

Quartz Crystal Clock Oscillators XO (SPXO) LVCMOS (CMOS) 2.5Vdc 4 Pad 2.5mm x 3.2mm Ceramic Surface Mount (SMD) 50.000MHz ±100ppm over -40°C to +85°C

## ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Nominal Frequency	50.000MHz
Frequency Tolerance/Stability	±100ppm Maximum over -40°C to +85°C (Inclusive of all conditions: Calibration Tolerance at 25°C, Frequency Stability over the Operating Temperature Range, Supply Voltage Change, Output Load Change, First Year Aging at 25°C, Shock, and Vibration)
Supply Voltage	2.5Vdc ±5%
Input Current	6mA Maximum
Output Voltage Logic High (Voh)	90% of Vdd Minimum (IOH= -4mA)
Output Voltage Logic Low (Vol)	10% of Vdd Maximum (IOL= +4mA)
Rise/Fall Time	4nSec Maximum (Measured at 20% to 80% of waveform)
Duty Cycle	50 ±5(%) (Measured at 50% of waveform)
Load Drive Capability	15pF Maximum
Output Logic Type	CMOS
Pin 1 Connection	Tri-State (High Impedance)
Tri-State Input Voltage (Vih and Vil)	80% of Vdd Minimum or No Connect to Enable Output, 20% of Vdd Maximum to Disable Output (High Impedance)
Standby Current	10µA Maximum (Disabled Output: High Impedance)
RMS Phase Jitter	1pSec Maximum (Fj = 12kHz to 20MHz)
Start Up Time	10mSec Maximum
Storage Temperature Range	-55°C to +125°C

## ENVIRONMENTAL & MECHANICAL SPECIFICATIONS

ESD Susceptibility	MIL-STD-883, Method 3015, Class 1, HBM: 1500V
Fine Leak Test	MIL-STD-883, Method 1014, Condition A
Flammability	UL94-V0
Gross Leak Test	MIL-STD-883, Method 1014, Condition C
Mechanical Shock	MIL-STD-883, Method 2002, Condition B
Moisture Resistance	MIL-STD-883, Method 1004
Moisture Sensitivity	J-STD-020, MSL 1
Resistance to Soldering Heat	MIL-STD-202, Method 210, Condition K
Resistance to Solvents	MIL-STD-202, Method 215
Solderability	MIL-STD-883, Method 2003
Temperature Cycling	MIL-STD-883, Method 1010, Condition B
Vibration	MIL-STD-883, Method 2007, Condition A

## EB15E2G2H-50.000M [Click part number to visit Part Number Details page](#)

### MECHANICAL DIMENSIONS (all dimensions in millimeters)



PIN	CONNECTION
1	Tri-State
2	Case/Ground
3	Output
4	Supply Voltage

LINE	MARKING
1	<b>E50.0</b> E=Ecliptek Designator
2	<b>XXXXX</b> XXXXX=Ecliptek Manufacturing Identifier

### Suggested Solder Pad Layout

All Dimensions in Millimeters



All Tolerances are  $\pm 0.1$

**EB15E2G2H-50.000M** [Click part number to visit Part Number Details page](#)

**OUTPUT WAVEFORM & TIMING DIAGRAM**



# EB15E2G2H-50.000M

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

## Test Circuit for CMOS Output



Note 1: An external 0.01µF ceramic bypass capacitor in parallel with a 0.1µF high frequency ceramic bypass capacitor close (less than 2mm) to the package ground and supply voltage pin is required.

Note 2: A low capacitance (<12pF), 10X attenuation factor, high impedance (>10Mohms), and high bandwidth (>300MHz) passive probe is recommended.

Note 3: Capacitance value  $C_L$  includes sum of all probe and fixture capacitance.

# EB15E2G2H-50.000M

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

## Recommended Solder Reflow Methods



### High Temperature Infrared/Convection

<b>Ts MAX to TL (Ramp-up Rate)</b>	3°C/Second Maximum
------------------------------------	--------------------

#### Preheat

- Temperature Minimum (Ts MIN)	150°C
- Temperature Typical (Ts TYP)	175°C
- Temperature Maximum (Ts MAX)	200°C
- Time (ts MIN)	60 - 180 Seconds

<b>Ramp-up Rate (TL to TP)</b>	3°C/Second Maximum
--------------------------------	--------------------

#### Time Maintained Above:

- Temperature (TL)	217°C
- Time (tL)	60 - 150 Seconds

<b>Peak Temperature (TP)</b>	260°C Maximum for 10 Seconds Maximum
------------------------------	--------------------------------------

<b>Target Peak Temperature (TP Target)</b>	250°C +0/-5°C
--	---------------

<b>Time within 5°C of actual peak (tp)</b>	20 - 40 Seconds
--	-----------------

<b>Ramp-down Rate</b>	6°C/Second Maximum
-----------------------	--------------------

<b>Time 25°C to Peak Temperature (t)</b>	8 Minutes Maximum
--	-------------------

<b>Moisture Sensitivity Level</b>	Level 1
-----------------------------------	---------

# EB15E2G2H-50.000M

[Click part number to visit Part Number Details page](#)

## Recommended Solder Reflow Methods



### Low Temperature Infrared/Convection 240°C

Ts MAX to Tl (Ramp-up Rate)	5°C/Second Maximum
<b>Preheat</b>	
- Temperature Minimum (Ts MIN)	N/A
- Temperature Typical (Ts TYP)	150°C
- Temperature Maximum (Ts MAX)	N/A
- Time (ts MIN)	60 - 120 Seconds
<b>Ramp-up Rate (Tl to Tp)</b>	5°C/Second Maximum
<b>Time Maintained Above:</b>	
- Temperature (Tl)	150°C
- Time (tL)	200 Seconds Maximum
<b>Peak Temperature (Tp)</b>	240°C Maximum
<b>Target Peak Temperature (Tp Target)</b>	240°C Maximum 2 Times / 230°C Maximum 1 Time
<b>Time within 5°C of actual peak (tp)</b>	10 Seconds Maximum 2 Times / 80 Seconds Maximum 1 Time
<b>Ramp-down Rate</b>	5°C/Second Maximum
<b>Time 25°C to Peak Temperature (t)</b>	N/A
<b>Moisture Sensitivity Level</b>	Level 1

### Low Temperature Manual Soldering

185°C Maximum for 10 Seconds Maximum, 2 times Maximum.

### High Temperature Manual Soldering

260°C Maximum for 5 Seconds Maximum, 2 times Maximum.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Ecliptek:](#)

[EB15E2G2H-50.000M](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А